*	N	\cap	ГΤ	C	FS	¥

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS
[Claim(s)] [Claim 1] The RF components characterized by having two or more output side microstrip line tracks which send out a different signal all over said output matching circuit, and coming to prepare two or more GND tracks between these output side microstrip line tracks while providing an input matching circuit, the semiconductor device for RFs, and an output matching circuit. [Claim 2] Two or more GND tracks are RF components according to claim 1 characterized by
being prepared in parallel. [Claim 3] The RF component according to claim 1 or 2 characterized by preparing the opening stub along a GND track.
[Translation done.]
* NOTICES *
This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely. ***** shows the word which can not be translated. In the drawings, any words are not translated.

[Detailed Description of the Invention]

DETAILED DESCRIPTION

[0001]

[Field of the Invention] Especially this invention relates to RF components, such as a module substrate containing the power amplifier for RFs used for transmission of a RF signal in mobile

communications, such as a cellular phone, etc., and this power amplifier for RFs, about RF components.

[0002]

[Description of the Prior Art] In order that the request of a miniaturization and lightweight-izing to the semiconductor device and electronic parts which are used for a mobile transmitter etc. may be strong and that including a digital cellular phone may transmit RF signals, such as microwave, in these devices especially in recent years, the request of a miniaturization and lightweight-izing to the power amplifier for RFs which amplifies a RF signal is still stronger.

[0003] Moreover, compound-ized power amplifier, such as a dual module which carried out the modularization of two or more power amplifier for high frequency, and a triple module, is produced commercially, and it has become the gestalt with which two or more power amplifier lives on a single substrate. However, if it sets from the request of a miniaturization and lightweight-izing to a composite module and the distance between the output matching circuits of two or more power amplifier for RFs is brought close, the harmonic content of two or more power amplifier influences, and it is known that spurious characteristics will deteriorate by interference.

[0004] Then, in the circuit design of the composite module (radio-frequency head article) which has such two or more high-frequency power amplifiers, the design carried out to the pattern arrangement which detaches the distance between the output matching circuits of two power amplifier, i.e., two output side microstrip line tracks which send out a different signal, as much as possible about the output section circuit constituted, for example considering the transistor for high-frequency power as a core was performed. Moreover, spurious-characteristics degradation by harmonic content was prevented by performing the design which establishes one GND track between two output side microstrip line tracks.

[0005] Drawing 3 is the circuit diagram showing the example of the RF components which have such two conventional power amplifier for RFs. The RF components 21 shown in drawing 3 are formed in the dielectric substrate which has the specific inductive capacity of a predetermined value, and are equipped with the semiconductor devices 23a and 23b for RFs (it may be hereafter called RF MMIC), the input matching circuits 22a and 22b of MMIC(s) 23a and 23b for RFs, the bias circuit 24 connected to the output of RFs 23a and MMIC 23b, and the output matching circuit 25.

[0006] The input matching circuits 22a and 22b have the capacitor and the inductor.

[0007] Output side blocking capacitor C is connected between two output side microstrip line tracks 27 and 30 which send out a different signal in the output matching circuit 25 on the other hand, and output terminals 32 and 35. These output side microstrip line tracks 27 and 30 make impedance matching with an external circuit the optimal, it is a distributed constant track for taking adjustment to desired output characteristics, and these output side microstrip line tracks 27 and 30 are grounded through the capacitor 28 grade for output adjustment.

[0008] Moreover, the radio-frequency head article 21 has the bias circuit 24 for supplying a direct current in high frequency MMIC, and the track 26 which is a distributed constant track of this bias circuit 24 is connected to high frequency 23a and MMIC 23b.

[0009] Moreover, drawing 4 is the pattern Fig. of the above-mentioned conventional RF components. The RF components 21 shown in drawing 4 are formed in the dielectric substrate which has the specific inductive capacity of a predetermined value, and are equipped with RF MMIC23, the input matching circuit 22, the bias circuit 24 connected to the output of RF MMIC23, and the output matching circuit 25.

[0010] All over the input matching circuit 22, it has the capacitor and the inductor, impedance matching with the external circuit connected to an output terminal is made the optimal in the output matching circuit 25, the output side microstrip line tracks 27 and 30 which are distributed constant tracks for taking adjustment to desired output characteristics are established, and these output side microstrip line tracks 27 and 30 are grounded through the capacitor 28 grade for output adjustment. Moreover, the bias track 26 which was established in the bias circuit 24 for supplying a direct current to this high frequency MMIC23 and which is a distributed constant track is connected to high frequency MMIC23.

[0011] And in order to reduce conventionally the effect of interference between the output side microstrip line track 27 which sends out two different signals, and 30, detaching the output side microstrip line track 27 in the output matching circuit 25 and the distance 31 between 30 as much as possible is performed. Moreover, by forming one GND track 29 between the output side microstrip line track 27 and 30, the effect by interference between two output side microstrip line tracks 27 and 30 was reduced, and the effect on spurious characteristics was reduced. [0012]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, the further miniaturization and lightweightization are required in recent years, and it also sets on the RF components which compounded two power amplifier for RFs as mentioned above. Reduction of sufficient spurious characteristics is demanded attaining the further miniaturization. There was a problem that it could not respond depending on detaching the output side microstrip line track 27 which was described above, and the distance 31 between 30, or forming one GND track 29 between the output side microstrip line track 27 and 30.

[0013] This invention is thought out in view of the above-mentioned technical problem, and the purpose aims at offering the RF components which can reduce the effect by interference between two output side microstrip lines while being able to miniaturize.

[0014

[Means for Solving the Problem] The RF components of this invention have two or more output side microstrip line tracks which send out a different signal all over said output matching circuit, and come to prepare two or more GND tracks between these output side microstrip line tracks while they possess an input matching circuit, the semiconductor device for RFs, and an output matching circuit.

[0015] With such RF components, since it miniaturizes, even if it makes small distance between output side microstrip lines, interference with one output side microstrip line track and the output side microstrip line track of another side can be prevented more effectively. That is, occupancy area can be made smaller than the case where one broad GND track is established on the two GND tracks in this invention, for example although there was a problem of enlarging although interference can be reduced by being [as opposed to / in one conventional GND track / interference] weak, and forming one GND track broadly, and it can be made strong [to interference] moreover.

[0016] The output side microstrip line track which specifically transmits the signal of a 900MHz band, if the output side microstrip line track which transmits the signal of a 1800MHz band is carrying out proximal Although the higher harmonic of a 1800MHz band leaks out on the output side microstrip line track which transmits the signal of a 1800MHz band and the problem of degradation of HAMONIKUSU arises from the output side microstrip line track of a 900MHz band Since two GND tracks were approached and established in this invention between the output side microstrip line tracks which transmit the signal of a 900MHz band and a 1800MHz

band Even if it approaches and establishes the output side microstrip line track through which two different frequency bands pass, a leakage signal (mainly 2 double wave) can be reduced to a duplex by dividing a GND track.

[0017] Moreover, when two or more GND tracks were established in the same area as the occupancy area of the GND track at the time of establishing one conventional GND track, the reduction effectiveness of the leakage signal of 2 double wave can be made very larger than before, and was put in another way as it and the reduction effectiveness of the leakage signal of 2 double wave is made the same, occupancy area of a GND track can be made very small, and it can miniaturize. As for this point to a GND track, it is desirable to arrange near the output side microstrip line track which sends out the signal of a low frequency band.

[0018] Moreover, as for two or more GND tracks, in this invention, being prepared in parallel is desirable. By establishing two or more GND tracks in parallel, the undesired signal emitted from two signals can be reduced, and interference can be prevented more effectively.

[0019] Furthermore, it is desirable to prepare the opening stub along a GND track in this invention. In such a radio-frequency head article, since the excessive signal which absorbs the excessive signal (mainly 2 double wave) which affects spurious characteristics, and cannot be absorbed by the opening stub is absorbable on the GND track, interference can be prevented further effectively.

[0020]

Embodiment of the Invention] Hereafter, the example of the RF components of this invention which compound-ized two RF power amplifier is explained based on a drawing. Drawing 1 shows the circuit diagram showing an example of the RF components of this invention, and the RF components 1 of this invention are formed in the dielectric substrate which has the specific inductive capacity of a predetermined value in drawing 1.

[0021] For example, in the dual method of GSM/DCS which is a European cellular-phone system, one side is [another side] RF power amplifier 1 for DCS b in RF power amplifier 1 a for GSM, these are compounded and the RF components 1 are constituted.

[0022] The RF components 1 possess the output matching circuit 5 for taking adjustment to desired output characteristics which was connected to MMIC(s) 3a and 3b for RFs, and these MMIC(s) 3a and 3b for RFs and which was connected on input matching circuit 2a, 2b, and the bias track 6 for taking input-impedance adjustment of a RF input signal.

[0023] Input matching circuit 2a and 2b have the capacitor, the inductor, etc.

10024] On the other hand, the output matching circuit 5 has the output side microstrip line tracks 7 and 10 which send out a different signal, and output side blocking capacitor C is connected among these output side microstrip line tracks 7 and 10 and output terminals 12 and 15. the output side microstrip line tracks 7 and 10 are independent about the output characteristics, for example, output power, the consumed electric current, etc., of the optimal request of impedance matching with the external circuit connected to output terminals 12 and 15 as a thing etc. -- it is -- as satisfied with coincidence, it is for taking adjustment, and these output side microstrip line tracks 7 and 10 are grounded through the capacitor 8 for output adjustment

[0025] Furthermore, the opening stub 17 is connected to the output side microstrip line track 10 of high-frequency power amplifier 1a for GSM. The circuit which consists of the opening stub 17 is set as track length which reduces the higher harmonic of the 1800MHz band generated to the high order higher harmonic, for example, the secondary higher harmonic, of a RF signal by the side of GSM, and has the function which controls the spurious component of a secondary

higher harmonic. As for this point to the opening stub 17, it is desirable to connect with the output side microstrip line track which sends out the signal of a low frequency band. [0026] Drawing 2 is the arrangement pattern Fig. of the RF components of drawing 1, it sets to drawing 2 and the RF components 1 of this invention are formed in the dielectric substrate which has the specific inductive capacity of a predetermined value as two power amplifier 1a and 1b for RFs. In the dual method of GSM/DCS which is specifically a European cellular-phone system, the A-B Mashita section is RF power amplifier 1a for GSM, and the upper part between A-B is RF power amplifier 1for DCS b.

[0027] The RF components 1 possess the output matching circuit 5, in order to take adjustment to the input matching circuit 2 for taking input-impedance adjustment of a RF input signal connected to MMIC3 (3a, 3b) for RFs, a bias circuit 4, and desired output characteristics. [0028] As for the input matching circuit 2, the capacitor, the inductor, etc. are connected. [0029] in the output matching circuit 5, it is independent at MMIC3 for RFs about desired output characteristics, for example, output power, the consumed electric current, etc., etc. -- it is -- in order to take adjustment so that it may be satisfied with coincidence, the output side microstrip line tracks 7 and 10 which are distributed constant tracks are connected, and these output side microstrip line tracks 7 and 10 are grounded through the capacitor 8 for output adjustment. [0030] Furthermore, the opening stub 17 is connected to the output side microstrip line 10 of high-frequency power amplifier 1a for GSM of the lower part between A-B. The circuit which consists of this opening stub 17 is set as track length which reduces the higher harmonic of the 1800MHz band generated to the high order higher harmonic, for example, the secondary higher harmonic, of a RF signal by the side of GSM.

[0031] In 1800MHz, the frequency of RF power amplifier 1b for DCS of the upper part between A-B hits the twice as many frequency of 900MHz of RF power amplifier 1a for GSM as this. Although there are a higher harmonic by the side of GSM and a possibility that especially 2 double wave may affect the 1800MHz higher-harmonic signal which is a fundamental wave by the side of DCS by interference, in this invention, it becomes possible to reduce a higher harmonic by forming the opening stub 17 in the output side microstrip line track 10 by the side of GSM.

[0032] And in the output matching circuit 5, between the output side microstrip line track 7 by the side of DCS, and the output side microstrip line track 10 by the side of GSM, the GND track 9 and the GND track 18 are arranged, and it has become the arrangement which reduces the output microstrip line 7 by the side of GSM and DCS, and interference between ten. these GND tracks 9 and 18 are formed in parallel -- having -- **** -- two or more beer halls -- the conductor connects with GND. Moreover, it is formed in the output side microstrip line track 10 side that exsorption of the leakage signal of 2 double wave by the side of GSM should be controlled. [0033] Thus, with the constituted RF components, if a RF input signal is inputted into the input matching circuit 2, it will be amplified by MMIC3 for RFs, and will be sent out to an antenna switch module through the output side microstrip line track 10 of the output matching circuit 5. [0034] And although the higher-harmonic signal of the higher harmonic by the side of GSM, especially 2 double wave (1800MHz) is emitted from the output side microstrip line track 10 in case a RF signal transmits the output side microstrip line track 10 by the side of GSM First, the higher-harmonic signal which was controlled by the opening stub 17 and passed this opening stub 17 It is controlled by the GND track 9, and the higher-harmonic signal which passed also through this GND track 9 is controlled by the GND track 18, and can reduce the higher harmonic which affects the output side microstrip line track 7 by the side of DCS.

[0035] this invention person produced the RF components shown in drawing 2 and drawing 4. Under the present circumstances, distance between output side microstrip line tracks was made the same, and occupancy area which a GND track occupies was made the same. When the spurious characteristics of these RF components were measured, with the RF components of drawing 4, it was -20dBc to having been -30dBc with the RF components of drawing 2. Moreover, except not forming the opening stub 17, when the same RF components as drawing 2 were produced, it was -25dBc.

[0036] And since the degree of freedom of a capacitor location improved on the occasion of property adjustment, the degree of freedom of arrangement of the capacitors 20a and 20b connected to the DCS side microstrip line tracks 7 and 10 went up by the ability of two GND tracks to have arranged the GSM side, and fine tuning became possible in the optimal matching circuit adjustment by it.

[0037] In addition, giving modification and improvements various in the range which does not deviate from the summary of this invention does not interfere at all, without limiting this invention to the above-mentioned example. For example, although the example using the output side microstrip line tracks 7 and 10 and the bias track 6 as a distributed constant track which constitutes the output matching circuit 5 and a bias circuit 4 from an above-mentioned example was shown, respectively, it cannot be overemphasized that the stripline track formed in the dielectric substrate inner layer as these distributed constant track may be used.

[Effect of the Invention] As mentioned above, since according to the RF components of this invention it has two or more output side microstrip line tracks which send out a different signal, and two or more GND tracks were established between these output side microstrip line tracks all over the output matching circuit and it miniaturizes, even if it makes small distance between output side microstrip lines, interference with one output side microstrip line track and the output side microstrip line track of another side can be prevented more effectively.

[0039] And power amplification still stronger against interference can be performed, without attaining fine tuning of a matching circuit using two or more GND tracks, and making a circuit enlarge compared with the conventional power amplifier for RFs.

[Translation done.]	

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号 特開2000-332655 (P2000-332655A)

(43)公開日	平成12年11月30日	(2000.11.30)
---------	-------------	--------------

(51) Int.Cl.'		識別記号	P I		テーマコード(参考)		
H 0 4 B 1/74			H04B 1/74		2G086		
G D 1 M 11/00			G 0 1 M 11/00		R 5K002		
H 0 4 B	10/02		H04B	9/00		н 8	K021
	10/17					J	
	10/16	*					
			審查請求	未請求	前求項の数8	OL	(全 13 頁)
(21)出願番号		特顧平11-140353	(71)出職人	(71) 出職人 000006013 三菱電機株式会社			
(22)出順日		平成11年5月20日(1999.5.20)	三菱電機株式芸性 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 H (71) 出線人 595162345			2番3号	

ケイディディ海底ケーブルシステム株式会

東京都新宿区西新宿3丁目7番1号

(72)発明者 久保 和夫

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内

(74)代理人 100066474

弁理士 田澤 博昭 (外1名)

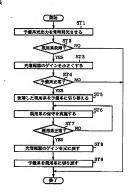
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光波長多重システムの光冗長切り替え方法

(57) 【要約】

【課題】 光波長多重伝送システムにおいて、従来例の 光冗長切り替え方法を導入すると、冗長系切り替えに伴 う波長数の増減が伝送特性に多大な影響を及ぼしてしま

【解決手段】 予備系の波長の光出力を常に発光させ、 現用系の正常時には予備系の正常性を常時確認し、現用 系の故障時にその故障した現用系の現用チャネルを予備 系光端局装置に接続している間には、光増幅中継器のゲ インを小さくする。



[特許請求の範囲]

【請求項1】 現用チャネルの波長をそれぞれ異なる光 波長に変換/逆変換するN系統 (Nは自然数) の現用系 光端局装置と、上記現用系光端局装置と異なる光波長に 変換/逆変換するM系統 (MはN以下の自然数) の予備 系光端局装置と、上記現用系光端局装置および上記予備 系光端局装置に接続され、N+Mの波長の異なる光信号 を波長多重して光伝送路へ送出し、その光伝送路からの 光波長多重信号をN+Mの波長の異なる光信号に多重分 離する波長多重装置と、N本の現用チャネルをN系統の 10 上記現用系光端局装置に接続すると共に、それらN本の 現用チャネルのうちのいずれかM本の現用チャネルをM 系統の上記予備系光端局装置に接続する切り替え装置 と、上記光伝送路に一定間隔で1カ所以上配置され、入

1

力された光波長多重信号を増幅して出力する光増幅中継 器とから構成される光波長多重システムを備え、予備系 の波長の光出力を常に発光させ、現用系の正常時には予 備系の正常性を常時確認し、現用系の故障時にその故障 した現用系の現用チャネルを上記予備系光端局装置に接 続している間には、上記光増幅中継器のゲインを小さく 20 することを特徴とする光波長多重システムの光冗長切り 替え方法。

【請求項2】 現用チャネルの波長をそれぞれ異なる光 波長に変換/逆変換するN系統 (Nは自然数) の現用系 光端局装置と、上記現用系光端局装置と異なる光波長に 変換/逆変換するM系統 (MはN以下の自然数) の予備 系光端局装置と、上記現用系光端局装置および上記予備 系光端局装置に接続され、N+Mの液長の異なる光信号 を波長多重して光伝送路へ送出し、その光伝送路からの 光波長多重信号をN+Mの波長の異なる光信号に多重分 30 雕する波長多重装置と、N本の現用チャネルをN系統の 上記現用系光端局装置に接続すると共に、それらN本の 現用チャネルのうちのいずれかM本の現用チャネルをM 系統の上記予備系光端局装置に接続する切り替え装置

と、上記光伝送路に一定間隔で1カ所以上配置され、入 力された光波長多重信号を増幅して出力する光増幅中継 器とから構成される光波長多重システムを備え、現用系 の正常時には予備系の波長の光出力を消光させ、現用系 の故障時には予備系の波長の光出力を発光させて予備系 の正常性を確認した後、切り替えを行ってその故障した 40 現用系の現用チャネルを上記予備系光端局装置に接続す ることを特徴とする光波長多重システムの光冗長切り替 え方法。

【請求項3】 現用系の復旧時には予備系の光出力を消 光し、現用系の光出力を発光して理用系の正常性を確認 した後、現用系への切り戻しを行うことを特徴とする請 求項2記載の光波長多重システムの光冗長切り替え方

【請求項4】 現用系の復旧時には現用系を発光させて 正常性を確認した後、現用系への切り戻しを行い、予備 50 【0003】次に動作について説明する。この光通信装

系の光出力を消光することを特徴とする請求項2記載の 光波長多重システムの光冗長切り替え方法。

【請求項5】 現用系の復旧時に現用系を発光させる時 に、光均幅中継器のゲインを大きくすることを特徴とす る請求項4記載の光波長多重システムの光冗長切り替え

【請求項6】 現用系の正常時に間欠的に予備系の光出 力を発光させて予備系の正常性を確認することを特徴と する請求項2から請求項5のうちのいずれか1項記載の 光波長多重システムの光冗長切り替え方法。

【請求項7】 現用系の正常時に間欠的に予備系の光出 力を発光させる時に光増幅中継器のゲインを大きくする ことを特徴とする請求項6配載の光波長多重システムの 光冗長切り替え方法。

【請求項8】 現用チャネルの被長をそれぞれ異なる光 被長に変換/逆変換するN系統(Nは自然数)の現用系 光端周装置と、上記現用系光端周装置と異なる光波長に 変換/逆変換するM系統 (MはN以下の自然数) の予備 系光端局装置と、上記現用系光端局装置および上記予備 系光端局装置に接続され、N+Mの波長の異なる光信号 を波長多重して光伝送路へ送出し、その光伝送路からの 光波長多重信号をN+Mの波長の異なる光信号に多重分 離する波長多重装置と、N本の現用チャネルをN系統の 上記現用系光端周装置に接続すると共に、それらN本の 現用チャネルのうちのいずれかM本の現用チャネルをM 系統の上記予備系光端局装置に接続する切り替え装置 と、上紀光伝送路に一定間隔で1ケ所以上配置され、入 力された光波長多重信号を増幅して出力する光増幅中継 器とから構成される光波長多重システムを備え、現用系

の正常時には予備系の送信側の光出力を折り返し、予備 系の受信側で受信して予備系の正常性を確認し、現用系 の復旧時には現用系の送信側の光出力を折り返し、現用 系の受信側で受信して現用系の正常性を確認することを 特徴とする光波長多重システムの光冗長切り替え方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、光波長多重シス テムの光冗長切り替え方法に関するものである。 [0002]

【従来の技術】図12は例えばITU-T G. 782 勧告、またはTTC IT-G782標準(1992年 4月28日発行) に示された従来の光通信装置を示す構 成図であり、図において、1 a ~ 4 a, 1 b ~ 4 b はそ れぞれ4本の現用チャネルである。5 a , 5 b は現用チ ヤネルla~4a、lb~4bを切り替える切り替え装 置、6 a ~ 9 a, 6 b ~ 9 b はそれぞれ 4 系統の現用系 光端局装置、10a、10bはそれぞれ1系統の予備系 光端局装置、11~14は4系統の現用系光伝送路、1 5は1系統の予備系光伝送路である。

置の光冗長切り替え方法において、各現用系が正常な状 態では、切り替え装置5 a は、4本の現用チャネル1 a ~4aをそれぞれ現用系光端局装置6a~9aに接続 し、現用系光端局装置6a~9aは、4系統の光ファイ バからなる現用系光伝送路11~14を経由して、それ ぞれ対向する現用系光端局装置66~96に接続する。 現用系光端周装置6 b~9 bは、切り替え装置5 bにそ れぞれの現用チャネルを出力し、切り替え装置5 b は、 4本の現用チャネル1b~4bを図示していない装置へ 接続する。また、現用系光端局装置6a~9a,6b~ 10 9 b、予備系光端局装置10a, 10 bは、フレーム同 期およびビット誤り検出などの伝送路監視機能を備えて おり、予備系光伝送路15の正常性も常時確認してい

【0004】ここで、例えば、現用系光伝送路11また は現用系光端周装置 6 a , 6 b に故障が発生すると、切 り替え装置5 a は、現用チャネル1 a を予備系光端局装 置10 a に接続し、予備系光端局装置10 a は、予備系 光伝送路15を経由して対向する予備系光端局装置10 bに接続し、切り替え装置5 bは、予備系光端局装置1 20 Obからの現用チャネル1 a を現用チャネル1bに接続 する。これにより、現用系の故障を救済することがで き、また、複数の現用チャネル1 a ~ 4 a で予備系光伝 送路15を共有しているので、低コストで信頼性の高い システムを提供することができる。

[0005]

【発明が解決しようとする際題】従来の光通信装置の光 冗長切り替え方法は以上のように構成されているので、 それぞれの現用系光伝送路11~14および予備系光伝 送路15が個別の光ファイバにより構成されているの で、予備系光伝送路15の正常性を常時監視できると共 に、予備系光伝送路15を共有する現用系光伝送路のチ ヤネル数が増減しても、それぞれの光伝送路の光伝送特 性には影響が生じない。一方、複数の現用チャネルの光 波長にそれら複数種類の光波長を判当てると共に、予備 系の光波長に1波長を割当てて1系統の光ファイパによ り伝送する光波長多重伝送システムにおいて、従来例の 光冗長切り替え方法を導入すると、光波長多重伝送シス テムにおいては、波長数と伝送距離にはトレードオフの 関係があり、例えば、伝送距離を延ばすには波長数を減 40 らす必要があるなどの伝送特性を考慮した回線設計のも とでシステムが構築されているので、冗長系切り替えに 伴う波長数の増減が伝送特性に多大な影響を及ぼしてし まうなどの課題があった。

【0006】この発明は上記のような課題を解決するた めになされたもので、冗長系切り替えに伴う波長数の増 減の伝送特性への影響を抑圧する、あるいは、冗長系切 り替えに伴う波長数の増減をなくして伝送特性への影響 を抑圧すると共に、現用系が正常な状態において予備系 の確認が可能な光波長多重システムの光冗長切り替え方 法を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】この発明に係る光波長多 重システムの光冗長切り替え方法は、予備系の波長の光 出力を常に発光させ、現用系の正常時には予備系の正常 性を常時確認し、現用系の故障時にその故障した現用系 の現用チャネルを予備系光端局装置に接続している間に は、光増幅中継器のゲインを小さくするものである。

【0008】この発明に係る光波長多重システムの光冗 長切り替え方法は、現用系の正常時には予備系の波長の 光出力を消光させ、現用系の故障時には予備系の被長の 光出力を発光させて予備系の正常性を確認した後、切り 替えを行ってその故障した現用系の現用チャネルを予備 系光端局装置に接続するものである。

【0009】この発明に係る光波長多重システムの光冗 長切り替え方法は、現用系の復旧時には予備系の光出力 を消光し、現用系の光出力を発光して現用系の正常性を 確認した後、現用系への切り戻しを行うものである。

【0010】この発明に係る光波長多重システムの光冗 長切り替え方法は、現用系の復旧時には現用系を発光さ せて正常性を確認した後、現用系への切り戻しを行い、 予備系の光出力を消光するものである。

【0011】この発明に係る光波長多重システムの光冗 長切り替え方法は、現用系の復旧時に現用系を発光させ る時に、光増幅中継器のゲインを大きくするものであ

【0012】この発明に係る光波長多重システムの光冗 長切り替え方法は、現用系の正常時に間欠的に予備系の 30 光出力を発光させて予備系の正常性を確認するものであ る.

【0013】この発明に係る光波長多重システムの米冗 長切り替え方法は、現用系の正常時に間欠的に予備系の 光出力を発光させる時に光増幅中継器のゲインを大きく するものである。

【0014】この発明に係る光波長多重システムの光冗 長切り替え方法は、現用系の正常時には予備系の送信側 の光出力を折り返し、予備系の受信側で受信して予備系 の正常性を確認し、現用系の復旧時には現用系の送信側 の光出力を折り返し、現用系の受信側で受信して現用系 の正常性を確認するものである。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の一形態を

実施の形態1. 図1はこの発明の実施の形態1による光 波長多重システムを示す構成図であり、図において、1 a~4a, 1b~4bはそれぞれ4本の現用チャネルで ある。21a~24a, 21b~24bは現用チャネル 1a~4a,1b~4bの波長をそれぞれ異なる光波長 の正常性の確認が可能で、故障復旧時に現用系の正常性 50 入1~入4に変換/逆変換する4系統の現用系光端局装 置、25 a, 25 bは現用系光端局装置21 a~24 a、21b~24bと異なる光波長え5に変換/逆変換 する1 系統の予備系光端局装置である。26 a, 26 b は現用系光端局装置21a~24a, 21b~24bお よび予備系光端局装置25a,25bに接続され、被長 の異なる光信号を被長多重して光伝送路27へ送出し、 その光伝送路27からの光波長多重信号を被長の異なる 光信号に多重分離する波長多重装置である。28 a, 2 8 b は 4 本の現用チャネル 1 a ~ 4 a . 1 b ~ 4 b を 4 bに接続すると共に、それら4本の現用チャネル1a~ 4a, 1b~4bのうちのいずれか1本の現用チャネル を1系統の予備系光端局装置25a、25bに接続する 切り替え装置である。29a~29nは光伝送路27に 一定開隔で配置され、入力された光波長多重信号を増幅 して出力する光増幅中総器である。

5

【0016】また、図2は切り替え装置の詳細を示す構 成図であり、図において、31a~34aは4本の現用 チャネル1a~4aを2方向に分岐する光カプラ、35 a~37aは光カプラ31a~34aによって分岐され 20 た現用チャネル1a~4aを組み合わせて選択する光ス イッチ、41a~44aは光カプラ31a~34aによ って分岐された一方の現用系光信号、45aは光スイッ チ35a~37aによって選択された予備系光信号であ

【0017】次に動作について説明する。なお、説明を 簡単にするために現用チャネル1a~4a側から現用チ ャネル1 b~4 b側への伝送についてのみ説明する。現 用チャネル1b~4b側から現用チャネル1a~4a側 への伝送については、符号a, bを代えれば同一である 30 ので割愛する。切り替え装置28aは、現用チャネル1 a~4 aを現用系光端局装置21a~24aにそれぞれ 接続し、また、いずれかの現用チャネルを予備系光端局 装置25aに接続する。これは、図2に示した光スイッ チ35a~37aにより予備系光信号45aを選択する ことによって行われる。なお、図2において、光カプラ 31 a~34 aおよび光スイッチ35 a~37 aにより 光信号レベルが減少し、接続先の光信号レベルと整合が 取れない場合には、光増幅器などを適切な箇所に設けて 光信号レベルの減少を補償すれば良い。現用系光端局装 40 置21aは、切り替え装置28aにより接続された現用 系光信号41aの光波長を11に変換し、波長11の光 信号を波長多重装置26aに接続する。同様に、現用系 光端局装置22a~24aは、現用系光信号42a~4 4 a の光波長を 12~14に変換し、波長 12~14の 光信号を波長多重装置26 a に接続する。予備系光端局 装置25 a は、切り替え装置28 a により接続された予 備系光信号45aの光波長を15に変換し、波長15の 光信号を波長多重装置26aに接続する。

波長多重して、波長多重した光信号を光伝送路27に接 続し、また、光増幅中継器29a~29nは、光伝送路 27に一定間隔で配置され、波長多重された光信号を増 幅する。同様に対向側では、波長多重装置26bは、光 伝送路27に接続され、波長21~25を波長分離し、 現用系光端周装置21b~24b、および予備系光端局 装置25bに接続する。現用系光端局装置21bは、波 長入1の光波長を現用系光信号に逆変換して切り替え装 置28bに接続する。同様に、現用系光端局装置22b 系統の現用系光端局装置21a~24a,21b~24 10 ~24bは、波長12~14の光波長を現用系光信号に 逆変換して切り替え装置28bに接続する。予備系光端 局装置25bは、波長15の光波長を予備系光信号に逆 変換して切り替え装置28bに接続する。ここで、現用 系光端局装置216~246、および予備系光端局装置 25 bには、フレーム同期およびビット誤り検出などの 伝送路監視機能が備られており、現用系光端局装置21 a~24a、および予備系光端局装置25aから現用系 光端局装置216~246、および予備系光端局装置2 5 bまでの伝送経路の正常性が常時確認される。伝送経 路の正常性が確認された時に、切り替え装置28bは、 現用系光端周装置21b~24bからの現用系光信号を それぞれ現用チャネル1b~4bとして出力し、予備系 光端周装置25 bからの予備系光信号を破棄する。

【0019】図3はこの発明の実施の形態1による光波 長多重システムの光冗長切り替え方法の詳細を示すフロ ーチャートであり、この実施の形態1では、予備系の波 長の光出力を常に発光させ、現用系の正常時には予備系 の正常性を常時確認し、現用系の故障時にその故障した 現用系の現用チャネルを予備系光端周装置25 a. 25 bに接続している間には、光増幅中継器29a~29n のゲインを小さくするものである。全ての現用系が正常 な状態では、現用系光端局装置21a~24aおよび予 備系光端局装置25aの光伝送経路に送出する光波長 λ 1~15の光出力を全て発光させており(ステップST -1)、すなわち、各光波長で送受信されるデータは各 光端局装置間で正常な通信が行われており、現用チャネ ルla~4aは、切り替え装置28aによりそれぞれ現 用系光端局装置21a~24aに接続され、波長多重装 置26a、光伝送路27、光増幅中継器29a~29 n、被長多重装置26b、現用系光端局装置21b~2 4 b、および切り替え装置28 bを経て現用チャネル1 b~4 bに接続されている。現用系光端局装置21a~ 24 a、21 b~24 b、および予備系光端局装置25 a、25bには、フレーム問期およびビット掘り輸出な どの伝送路監視機能が備えられており、光伝送路27お よび各々の装置の正常性が常時確認されている。

【0020】例えば、光伝送路27または現用系光端局 装置21a, 21bに何らかの故障が発生し(ステップ ST-2)、現用チャネル1a, 1bの通信に異常が生 【0018】波長多重装置26gは、波長11~15を 50 じた場合、光増幅中継器29g~29nのゲインを小さ

くし (ステップST-3) 、予備系が正常である場合に は (ステップST-4)、切り替え装置 28a、28b は、それぞれ現用チャネル1a, 1bを予備系光端局装 置25a, 25bに接続し、故障を救済する (ステップ ST-5)

【0021】光波長多重システムの回線設計は、通常時 に発光させている波長数 (現用系+予備系) に対して最 適化されており、また、多中継の光波長多重システムに 適用される光均幅中継器29a~29nは、各波長に対 するゲインの偏差および光増幅中継器毎のゲインの偏差 10 チャネルを予備系光端局装置25a, 25bに接続し、 を小さくするために増幅後の光出力レベルを一定とする 制御を行っており、故障により光波長入1の光レベルが 低下または消光状態になると、光増幅中継器29 a~2 9 n の光出力では 1 1 以外の光波長が過剰に増幅され、 λ2~λ5の伝送特性が回線設計の状態からずれること により劣化し、正常な通信状態を確保できない可能性が ある。このため、この実施の形態1における光冗長切り 替え方法においては、光増幅中継器29a~29nのゲ インを小さくするよう制御し、 12~15の伝送特性を 通常時の状態に保つ。

[0022] 故障状態の現用系に対しては、光端局装置 内の基板の交換や各装置を接続している光ファイバの交 換等の保守作業が行われ (ステップST-6)、現用系 の正常性が確認されると (ステップST-7)、各光増 幅中維器29 a~29 nのゲインは元の回線設計時の値 に戻され (ステップST-8)、切り替え装置28a. 28bは、それぞれ予備系光端局装置25a, 25bに 接続していた現用チャネル1a,1bを現用系光端局装 備21a, 21bに切り戻す (ステップST-9)。

【0023】以上のように、この実施の形態1によれ ば、予備系の波長の光出力を常に発光させ、現用系の故 障時には光増幅中継器29a~29nのゲインを小さく するので、予備系の正常性を常時確認することができる と共に、発光させている波長数の減少による伝送特性へ の影響を抑圧することができる効果が得られる。

【0024】実施の形態2. 図4はこの発明の実施の形 態2による光波長多重システムを示す構成図であり、図 において、46a, 46bは現用系光端局装置21a~ 24a, 21b~24b、予備系光端局装置25a, 2 5 b と異なる光波長 A 6 に変換/逆変換する予備系光端 40 局装置であり、予備系光端局装置25a, 25bと共に 2系統の予備系光端局装置としたものである。なお、そ の他の構成については、図1と同一であるが、図2に示 した切り替え装置を、この実施の形態2の切り替え装置 28a, 28bに適用するには、図2に示した構成を2 段構成にすれば、4本の現用チャネル1a~4aのうち の任意の現用チャネル1 a ~ 4 a を、2系統の予備系光 端局装置25a, 25b, 46a, 46bに選択するこ とができる。

態1では、予備系の光波長に1波長を割り当てる構成に ついて説明したが、この実施の形態2は、予備系の光波 長に2波長を割り当てる構成について説明するものであ る。図3に示したフローチャートにおいて、2系統の予 備系の波長の光出力を常に発光させ、現用系の正常時に は2系統の予備系の正常性を常時確認し、現用系の故障 時に光増幅中継器29a~29nのゲインを小さくし、 優先順位の高い、例えば、予備系光端局装置 25 a、 2 5 b の正常が確認できれば、その故障した現用系の現用 さらに、他の現用系の故障が発生時に、光増幅中継器2 9 a ~ 2 9 n のゲインをさらに小さくし、優先順位の低 い、例えば、予備系光端局装置46a,46bの正常が 確認できれば、その故障した現用系の現用チャネルを予 備系光端局装置46a,46bに接続し、現用系が1つ ずつ正常になる毎にゲインを大きくする。 【0026】以上のように、この実施の形態2によれ

ば、2系統の予備系を設けたので、光波長多重システム の信頼性をより向上させることができる効果が得られ る。なお、この実施の形態2では、現用系をN系統 (N = 4) とし、予備系は、M系統 (M= 2) として説明し たが、現用系および予備系は、4系統以上および2系統 以上の何系統であっても良く、さらに信頼性を向上させ ることができる。

【0027】実施の形態3、図5はこの発明の実施の形 態3による光波長多重システムの光冗長切り替え方法の 詳細を示すフローチャートであり、この実施の形態3で は、現用系の正常時には予備系の波長の光出力を消光さ せ、現用系の故障時には予備系の波長の光出力を発光さ 30 せて予備系の正常性を確認した後、切り替えを行ってそ の故職した現用系の現用チャネルを予備系光端局装置に 接続し、現用系の復旧時には予備系の光出力を消光し、 現用系の光出力を発光して現用系の正常性を確認した 後、現用系への切り戻しを行うものである。

【0028】次に動作について説明する。現用系が正常 な時には予備系の波長の光出力を消光させ(ステップS T-11)、いずれかの現用系に故障が発生した場合に は (ステップST-12) 、予備系波長の光出力を発光 させて (ステップST-13) 、予備系の正常性を確認 し (ステップST-14)、予備系が正常な場合には、 切り替え装置28a, 28bにより、故障した現用チャ ネルを予備系光端局装置25a, 25bに接続する(ス テップST-15)。 次に、現用系の保守を実施し (ス テップST-16)、保守作業完了後に予備系の光出力 を消光させると共に (ステップST-17) 、現用系光 出力を発光させて (ステップST-18)、正常性の確 認を行い (ステップST-19)、正常でない場合に は、現用系の光出力を消光させると共に(ステップST 20)、再び予備系の光出力を発光させて(ステップ 【0025】次に動作について説明する。上記実施の形 50 ST-21)、保守作業を実施し (ステップST-1

6) 、正常である場合には予備系に接続していた現用チ ャネルを元の現用系に切り戻す (ステップST-2 2) .

【0029】以上のように、この実施の形態3によれ は、常に発光状態となる波長数を一定にでき、伝送特性 への影響をなくすことができる効果が得られる。なお、 この実施の形態3では、現用系をN系統(N=4)と し、予備系は、M系統(M=1) として説明したが、現 用系は、4系統以上であっても良く、予備系は、図4に 示したように、優先順位を持たせた2系統以上の何系統 10 であっても良く、さらに信頼性を向上させることができ

【0030】実施の形態4、図6はこの発明の実施の形 集4による光波長多重システムの光冗長切り替え方法の 詳細を示すフローチャートであり、上記実施の形態3で は、現用系の復旧時には予備系の光出力を消光し、現用 系の光出力を発光して現用系の正常性を確認した後、現 用系への切り戻しを行ったが、この実施の形態4では、 現用系の復旧時には現用系を発光させて正常性を確認し た後、現用系への切り戻しを行い、予備系の光出力を消 20 光するものである。

【0031】次に動作について説明する。 理用系の保守 を実施する (ステップST-16) までは、上記実施の 形態3と同一であり、その保守作業完了後に現用系光出 力を発光させて (ステップST-18) 、正常性の確認 を行い (ステップST-19)、正常でない場合には、 再び現用系の光出力を消光させて (ステップST-2 保守作業を実施し(ステップST-16).正常 である場合には予備系に接続していた現用チャネルを元 の現用系に切り戻し (ステップST-22)、予備系の 30

光出力を消光させる (ステップST-17)。

【0032】以上のように、この実施の形態4によれ ば、現用系と予備系の光波長が全て発光状態となるの は、保守作業完了後に現用系の正常性を確認しているわ ずかの時間のみとなり、回線設計時に最適化された波長 数に対する伝送特性への影響を最小限に抑えることがで きる効果が得られる。なお、この実施の形態4では、現 用系をN系統 (N=4) とし、予備系は、M系統 (M= 1) として説明したが、現用系は、4系統以上であって も良く、予備系は、図4に示したように、優先順位を持 40 たせた2系統以上の何系統であっても良く、さらに信頼 性を向上させることができる。

【0033】実施の形態5. 図7はこの発明の実施の形 態5による光波長多直システムの光冗長切り替え方法の 詳細を示すフローチャートであり、この実施の形態5で は、現用系の復旧時に現用系を発光させる時に、光増幅 中継器29a~29nのゲインを大きくするものであ

【0034】次に動作について脱明する。図7は図6の フローチャートの保守作業完了後に、現用系の光出力を 50 を大きくする処理(ステップST-30)と、予備系の

発光させて正常性を確認する際に、光増幅中継器29 a ~29nのゲインを大きくする処理 (ステップST-2 3)と、予備系の光出力を消光させた後に、光増幅中継 器29a~29nのゲインを元に戻す処理(ステップS T-24、ST-25) とを加えたフローチャートであ **5.**

10

【0035】以上のように、この実施の形態5によれ ば、同時に発光している光波を数の増加による伝送特性 への影響をさらに低減させることができる効果が得られ る。なお、この実施の形態5では、現用系をN系統(N =4) とし、予備系は、M系統 (M=1) として説明し たが、現用系は、4系統以上であっても良く、予備系 は、図4に示したように、優先順位を持たせた2系統以 上の何系統であっても良く、さらに信頼性を向上させる ことができる。

【0036】実施の形態6、図8はこの発明の実施の形 態6による光波長多重システムの光冗長切り替え方法の 詳細を示すフローチャートであり、この実施の形像6で は、現用系の正常時に間欠的に予備系の光出力を発光さ せて予備系の正常性を確認するものである。

【0037】次に動作について説明する。図8は図6の フローチャートに、通常時に予備系の光波長を開欠的に 発光させて (ステップST-26)、正常性を確認し (ステップST-27)、異常であれば予備系の保守を 実施する処理(ステップST-28)を加えたフローチ ャートである.

【0038】以上のように、この実施の形態6によれ ば、通常時においても予備系の正常性が確認できるの で、光波長多重システムの信頼性をより向上させること ができる効果が得られる。なお、この実施の形態6で は、現用系をN系統 (N=4) とし、予備系は、M系統 (M=1) として説明したが、現用系は、4系統以上で あっても良く、予備系は、図4に示したように、優先順 位を持たせた2系統以上の何系統であっても良く、さら に信頼性を向上させることができる。また、この実施の 形態6では、図6のフローチャートに、現用系の正常時 に間欠的に予備系の光出力を発光させて予備系の正常性 を確認する処理を加えたが、図5のフローチャート、す なわち、実施の形態3に加えても良く、同様の効果が得 られる。

【0039】実施の形態7、図9はこの発明の実施の形 態7による光波長多重システムの光冗長切り替え方法の 詳細を示すフローチャートであり、この実施の形態 7 で は、現用系の正常時に間欠的に予備系の光出力を発光さ せる時に光増幅中継器29a~29nのゲインを大きく するものである。

【0040】次に動作について説明する。図9は図8の フローチャートに、通常時に予備系の光波長を開欠的に 発光させる際に、光増幅中継器29a~29nのゲイン

11 光出力を消光させた後に光増幅中継器29a~29nの ゲインを元に戻す処理 (ステップST-31) とを加え たフローチャートである。

【0041】以上のように、この実施の形態7によれ ば、通常時に予備系の正常性を確認するときの伝送特性 への影響をより小さくできるので、光波長多重システム の信頼性をより向上させることができる効果が得られ る。なお、この実施の形態7では、現用系をN系統 (N =4) とし、予備系は、M系統 (M=1) として説明し たが、現用系は、4系統以上であっても良く、予備系 は、図4に示したように、優先順位を持たせた2系統以 上の何系統であっても良く、さらに信頼性を向上させる ことができる。

【0042】実施の形態8. 図10はこの発明の実施の 形態8による現用系および予備系光端局装置の詳細を示 す構成図であり、図において、51aは現用チャネルの 被長を所定の光波長 11/~ 15に変換/逆変機する送 信部、52 a は受信された光波長 λ1/~ λ5のフレー ム同期およびビット繰り検出などの伝送路監視機能を備 えた受信部、53a、54aは光スイッチである。ま た、図11はこの発明の実施の形態8による光波長多重 システムの光冗長切り替え方法の詳細を示すフローチャ ートであり、この実施の形態8では、現用系の正常時に は予備系の送信側の光出力を折り返し、予備系の受信側 で受信して予備系の正常性を確認し、現用系の復旧時に は現用系の送信側の光出力を折り返し、現用系の受信側 で受信して現用系の正常性を確認するものである。

【0043】次に動作について説明する。現用系の正常 時には予備系の光出力を常時発光させ (ステップST-41)、予備系光端局装置では、予備系の光出力を受信 30 側に折り返し (ステップST-42) 、予備系の正常性 を確認し (ステップST-27) 、異常であれば予備系 の保守を実施する (ステップST-28)。この方法 は、図10の予備系光端局装置において、送信部51a の光出力を光スイッチ53aに入力し、光スイッチ53 aは、予備系の正常性を確認する場合に光スイッチ54 aに光信号を出力し、光スイッチ54aは、この光信号 を選択して受信部52 a に出力して、受信部52 a にお いて、送信部51aからの光出力を受信して予備系光端 局装置の正常性を確認するものである。したがって、現 40 用系の正常時には予備系の光出力が光伝送路27に伝送 されることなく、伝送特性への影響なしで、予備系光端 局装置の正常性を確認することができる。

【0044】ここで、現用系に故障が発生すれば (ステ ップST-12)、予備系の光出力の受信側への折り返 しを停止し (ステップST-43)、故障した現用系を 予備系に切り替える (ステップST-15)。この方法 は、図10の予備系光端局装置において、光スイッチ5 3 a, 5 4 a を送信、および受信側に切り替えることに より行うことができる。さらに、現用系の保守を実施し 50 【0049】この発明によれば、現用系の復旧時には予

(ステップST-16) 、現用系の光出力を受信側に折 り返し (ステップST-44)、現用系の光出力を発光 させ(ステップST-18)、現用系の正常性を確認す る (ステップST-19)。この方法は、図10の現用 系光端周装置において、送信部51aの光出力を光スイ ッチ53aに入力し、光スイッチ53aは、現用系の正 常性を確認する場合に光スイッチ54aに光信号を出力 し、光スイッチ54aは、この光信号を選択して受信部 52 a に出力して、受信部 52 a において、送信部 51 aからの光出力を受信して現用系光端局装置の正常性を 確認するものである。したがって、現用系の正常性の確 認時には現用系の光出力が光伝送路27に伝送されるこ となく、伝送特性への影響なしで、現用系光端局装置の 正常性を確認することができる。

12

【0045】現用系が正常でなければ、現用系の光出力 を消光させ(ステップST-20)、現用系の保守を実 施する (ステップST-16)。また、現用系が正常で あれば、現用系の光出力の受信側への折り返しを停止し (ステップST-45)、予備系を現用系に切り戻し (ステップST-22)、予備系の光出力を受信側へ折 り返す (ステップST-46) -

【0046】以上のように、この実施の形態8によれ ば、光伝送路27において同時に発光している波長数は 常に同数となるので、伝送特性への影響なしで、切り替 え先の正常性を確認でき、光波長多重システムの信頼性 をより向上させることができる効果が得られる。なお、 この実施の形態8では、現用系をN系統(N=4)と し、予備系は、M系統 (M=1) として説明したが、現 用系は、4系統以上であっても良く、予備系は、図4に 示したように、優先順位を持たせた2系統以上の何系統 であっても良く、さらに信頼性を向上させることができ **5.**

[0047]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、予備 系の波長の光出力を常に発光させ、現用系の正常時には 予備系の正常性を常時確認し、現用系の故障時にその故 際した現用系の現用チャネルを予備系光蝶局装置に接続 している間には、光増幅中継器のゲインを小さくするよ うに構成したので、予備系の正常性を常時確認すること ができると共に、発光させている波長数の減少による伝 送特性への影響を抑圧することができる効果が得られ る。

【0048】この発明によれば、現用系の正常時には予 備系の波長の光出力を消光させ、現用系の故障時には予 備系の波長の光出力を発光させて予備系の正常性を確認 した後、切り替えを行ってその故障した現用系の現用チ ャネルを予備系光端局装置に接続するように構成したの で、常に発光状態となる波長数を一定にでき、伝送特性 への影響をなくすことができる効果が得られる。

上させることができる効果が得られる。

備系の光出力を消光し、現用系の光出力を発光して現用 系の正常性を確認した後、現用系への切り戻しを行うよ うに構成したので、常に発光状態となる波長数を一定に でき、伝送特性への影響をなくすことができる効果が得 られる。

【0050】この発明によれば、現用系の復旧時には現 用系を発光させて正常性を確認した後、現用系への切り 戻しを行い、予備系の光出力を梢光するように構成した ので、現用系と予備系の光波長が全て発光状態となるの は、保守作業完了後に現用系の正常性を確認しているわ 10 ずかの時間のみとなり、回線設計時に最適化された波長 数に対する伝送特性への影響を最小限に抑えることがで

【0051】この発明によれば、現用系の復旧時に現用 系を発光させる時に、光増幅中継器のゲインを大きくす るように構成したので、同時に発光している光波最数の 増加による伝送特性への影響をさらに低減させることが できる効果が得られる。

きる効果が得られる。

【0052】この発明によれば、現用系の正常時に間欠 的に予備系の光出力を発光させて予備系の正常性を確認 20 するように構成したので、通常時においても予備系の正 常性が確認できるので、光波長多重システムの信頼性を より向上させることができる効果が得られる。

【0053】この発明によれば、現用系の正常時に間欠 的に予備系の光出力を発光させる時に光増緩中継器のゲ インを大きくするように構成したので、通常時に子儀系 の正常性を確認するときの伝送特性への影響をより小さ くできるので、光波長多重システムの信頼性をより向上 させることができる効果が得られる。

【0054】この発明によれば、現用系の正常時には予 30 備系の送信側の光出力を折り返し、予備系の受信側で受 信して予備系の正常性を確認し、現用系の復旧時には現 用系の送信側の光出力を折り返し、現用系の受信側で受 信して現用系の正常性を確認するように構成したので、 光伝送路において同時に発光している波長数は常に同数 となるので、伝送特性への影響なしで、切り替え先の正 常性を確認でき、光波長多重システムの信頼性をより向

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1による光波長多重シ ステムを示す構成図である。

【図2】 切り替え装置の詳細を示す構成図である。

【図3】 この発明の実施の形態1による光波長多重シ ステムの光冗長切り替え方法の詳細を示すフローチャー トである。

【図4】 この発明の実施の形態2による光波長多重シ ステムを示す構成図である。

【図5】 この発明の実施の形態3による光波長多重シ ステムの光冗長切り替え方法の詳細を示すフローチャー トである。

【図6】 この発明の実施の形態4による光波長多重シ ステムの光冗長切り替え方法の詳細を示すフローチャー トである.

【図7】 この発明の実施の形態5による光波長多重シ ステムの光冗長切り替え方法の詳細を示すフローチャー トである。

【図8】 この発明の実施の形態6による光波長多重シ ステムの光冗長切り替え方法の詳細を示すフローチャー トである。

【図9】 この発明の実施の形態7による光波長多重シ ステムの光冗長切り替え方法の詳細を示すフローチャー トである。

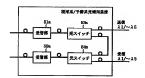
【図10】 この発明の実施の形態8による現用系およ び予備系光端局装置の詳細を示す構成図である。

【図11】 この発明の実施の形態8による光波長多重 システムの光冗長切り替え方法の詳細を示すフローチャ ートである。

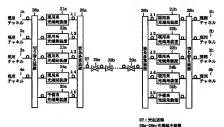
【図12】 従来の光通信装置を示す構成図である。 【符号の説明】

1a~4a, 1b~4b 現用チャネル、21a~24 a, 21b~24b現用系光端局装置、25a, 25 b, 46a, 46b 予備系光端局装置、26a, 26 b 波長多重装置、27 光伝送路、28a, 28b 切り替え装置、29a~29n 光増幅中継器。

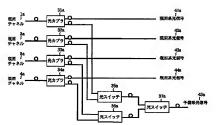
[図10]



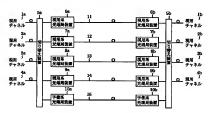
【図1】

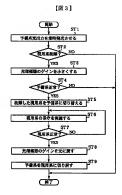


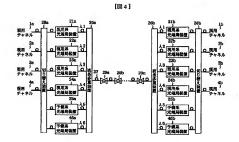
[図2]

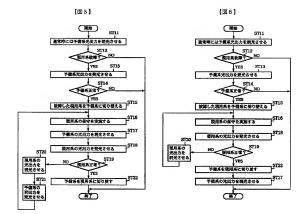


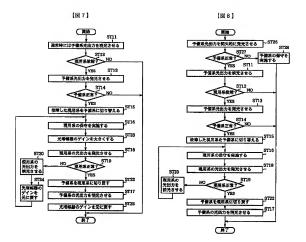
[図12]

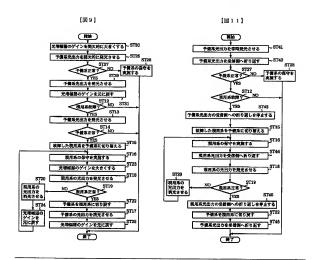












フロントページの続き

(72)発明者 小崎 成治

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内

(72)発明者 上村 有朋

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 養電機株式会社内

(72)発明者 一番ヶ瀬 広

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内

(72)発明者 芝野 栄一

東京都新宿区西新宿二丁目3番2号 ケイ ディディ海底ケーブルシステム株式会社内 (72)発明者 安田 忠見

東京都新宿区西新宿二丁目3番2号 ケイ ディディ海底ケーブルシステム株式会社内

(72) 発明者 安藤 昇

東京都新宿区西新宿二丁目3番2号 ケイ ディディ海底ケーブルシステム株式会社内

Fターム(参考) 2G086 CC06

5K002 AA05 AA06 BA04 BA05 BA06 CA10 CA13 DA02 EA33 FA01

5K021 BB05 CC05 DD04 DD07 EE07

FF01 FF11